WEST

Generate Collection

L5: Entry 16 of 28

File: JPAB

Apr 4, 1991

PUB-NO: JP403079778A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03079778 A

TITLE: COPPER ETCHING SOLUTION COMPOSITION AND ETCHING METHOD

PUBN-DATE: April 4, 1991

INVENTOR - INFORMATION:

NAME COUNTRY

YAMAMOTO, YOSHINARI

AKASHI, SUMIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SANSHIN CHEM IND CO LTD

APPL-NO: JP01215428

APPL-DATE: August 21, 1989

US-CL-CURRENT: 252/79.2

INT-CL (IPC): C23F 1/18; H05K 3/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the reduction of the <u>etching</u> rate of a Cu <u>etching</u> soln. for a printed circuit board due to mixing with Cl ions by using a soln. contg. sulfuric acid, hydrogen peroxide and alcohols as essential components or further contg. <u>benzotriazole</u> or tolyltriazole as the <u>etching</u> soln.

CONSTITUTION: An etching soln. contg. 5-25vol.% sulfuric acid having 98% concn., 3-20vol.% aq. hydrogen peroxide soln. having 35% concn. and 0.1-5.0vol.% lower satd. aliphatic alcohol such as methanol or ethanol is prepd. and mono- or polyethylene glycols are added to the etching soln. by 0.1-5.0wt.% or benzotriazole or tolyltriazole is further added by 50-25,000ppm. The resulting soln. is used as a Cu etching soln. used in the production of a printed circuit board. The reduction of the etching rate of this etching soln. due to mixing with Cl ions is nearly prevented. Even when the etching rate is reduced, it is easily restored.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-79778

@Int. Cl. 5

i

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月4日

C 23 F 1/88 H 05 K 3/06 7179-4K N 6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

母発明の名称 網のエッチング液組成物およびエッチング方法

②特 願 平1-215428

@出 顧 平1(1989)8月21日

 山口県熊毛郡田布施町麻郷団地75番地 山口県熊毛郡平生町大字平生村640の16番地

②発明者 赤司 澄夫③出願人 三新化学工業株式会社

山口県柳井市大字柳井150番地

明 細 雪

1. 発明の名称

鋼のエッチング液組成物およびエッチング 方法

- 2、特許請求の範囲
- (1)硫酸、過酸化水素、アルコール類からなる エッチング液にベンゾトリアゾールおよび/ またはトリルトリアゾールを含有させた網の エッチング液和成物。
- (2) 競酸5~25容量パーセント、過酸化水素 3~20容量パーセント、低級飽和脂肪酸アルコールおよび/またはモノまたはボリ形のエチレング リコール類0.1~5.0重量パーセントからなる エッチング液にベンゾトリアゾールおよび/ またはトリルトリアゾールを50~25000 ppa含有させた銅のエッチング液組成物。
- (3)特許請求の範囲第2項記載のエッチング液 組成物を用いる銅のエッチング方法。
- (4)特許請求の範囲第2項記載のエッチング液 組成物を用いるアリント回路基板のエッチング

方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プリント回路基板の製造等に使用 される何のエッチング液組成物およびエッチング 方法に関する。

[従来の技術]

従来、銅のエッチングは、電子部品等、特に プリント回路基板の製造に欠くことができない プロセスである。

この網のエッチング液としては、①塩化第二鉄系、②塩化領系、③塩硫酸アンモニウム系、 ①塩素酸ナトリウム系が知られているが最近、 低価格で廃液の処理が容易であり、かつ取り扱い の容易さ、および使用後のエッチング液からの網 の回収や度酸の再利用が比較的容易なことから、 境酸と過酸化水素からなるエッチング液系がプリ ント四路基板の製造に多用されるようになってき た、プリント回路基板のエッチングでは、エッチ ング速度が一定でないと、エッチングにより形成

特別平3-79778(2)

された網回路が更にサイドエッチングされ、個々の回路の回路幅が不均一となるため、エッチング速度を一定にする必要がある。しかしながら、この硫酸と過酸化水素からなるエッチング液系の使用前あるいは使用中に塩素イオンが22pm以上混入してくると、エッチング速度が大幅に低下するという同題がある。

例えば、水道水中に含まれる塩素イオンは50~250pmもあるため、水道水で洗浄したエッチング装置にエッチング液を入れただけで、塩素イオンは2ppmを越える。これによって、エッチング速度を大幅に落とすことになる。従って、エッチング装置の洗浄も、アリント回路基板の前処理も塩素イオンの入らない純水を使用する必要がある。さらに、塩化銅系のエッチング液を使用していた装置を、硫酸と過酸化水素からなるエッチング液系に切り換える場合、いくら純水で、塩小したとしても塩素イオンが残存するという理由により、一度、塩化銅系のエッチング液を使用した装置では、硫酸と過酸化水素からなるエッ使用した装置では、硫酸と過酸化水素からなるエッ

チング液系の他用は爽賀上不可能であった。 [発明が解決しようとする問題点]

この問題を解決するために硝酸銀を設加することによって塩素イオンを塩化銀として排除する方法が考えられはしたが、銀イオンの添加はエッチング液組成物である過酸化水素を異常に不安定にし、期待するエッチング選度の回復がみられない。本発明者らは、特願昭63-66709号において、硫酸と過酸化水素からなる鍋のエッチング液系に温素イオンが混入することによるエッチング速度の低下を防止することができ、また塩素イオンが混入してエッチング速度を低下をしたエッチング液をある程度回復させることができるベンゾトリアゾールおよび/またトリルトリアゾールを含有させた網のエッチング液粗成物およびエッチング方法を闘示している。

しかしながら、このペンゾトリアゾールおよび /またトリルトリアゾールを含有させたエッチン グ溶液は、ある程度塩素イオンに対する回復力は あるが、これらの含有されたエッチング液だけで

は塩素イオンの影響を完全に取り除くことはできない。また、ベンゾトリアゾールおよび/またはトリルトリアゾールの添加量を塩素イオン2~3のppmに対して100~2500ppmの範囲で添加する必要があった。

[発明の構成]

本発明者らは、前記の問題を解決するため、 鋭意研究した結果、酸性過酸化水素の網エッチン グ溶液に対する有効な安定化添加剤としての低級 飽和腫肪族アルコール (米国特許 第3597290号) およびモノまたはポリ形の エチレングリコール類 (米国特許 第3773578号) のいずれかである公知の系 にペンゾトリアゾールおよび/またはトリルトリ アゾールを単独または併用して添加することで、 塩素イオンの影響を完全に除き、エッチング速度 を回復させることを見出した。しかもこれらの 相乗効果により、従来のペンゾトリアゾール および/またはトリルトリアゾールの添加量を 少なくすることができることをも見出し、本発明 を完成するに至った。

すなわち、本発明は、硫酸、過酸化水素、 アルコール類からなるエッチング液に、ペンプト リアゾールおよび/またはトリルトリアゾールを 含有させたことからなる銅のエッチング液組成物、 およびこのエッチング液組成物を用いる鋼のエッ チング方法である。本発明によって、硫酸と過酸 化水素からなるエッチング液系に塩素イオンが 混入することによって起こるエッチング速度の 低下を、完全に防止すること、および頭のエッチ ング速度を回復させることが可能となる。

木発明の個のエッチング液組成物において、 例えば使用されるエッチング液の主成分である 硫酸の濃度範囲は、5~25容量パーセントであ り、より好ましくは8~16容量パーセントであ る。この硫酸は市販の約98パーセント濃度のも のを使用する。過酸化水素系の温度範囲は3~ 20容量パーセントであり、より好ましくほ6~ 12容量パーセントである。この過酸化水素は 市販の約35パーセントのものを使用する、低級

特閒平3-79778(3)

飽和脂肪族アルコール類は、例えばメタノール。 エタノール、ロープロパノール、イソプロパノー ル・ブタノールであり、これらを0.1~5.0 容量パーセント、好ましくは0.2~2.0容量パー セント含有するものである。また、モノまたは ポリ形のいずれかのエチレングリコール類を 0.1~5.0容量パーセント、好ましくは0.2 ~2.0容量パーセントを単独または併用して 添加することができる。また、ペンゾトリアゾーー。 ルおよび/またほトリルトリアゾールの濃度範囲 は、50~25000pmであり、好ましくは 150~1000ppmである。酸性過酸化水素 の領エッチング液に対する有効な安定化添加剤で ある低級飽和脂肪族アルコールおよび/または モノまたはポリ形のエチレングリコールのみを 使用した場合は、塩素イオンに対しての影響を 改良する効果はあるものの、エッチング速度を 充全に元にもどすことはできない。このため、 ベンゾトリアゾールおよび/またはトリルトリア ゾールを併用する使用法が不可欠である。

(62m×62m、網の厚さ18μ)をエッチング液の吐出に対して、垂直方向にセットして、エッチング液の吐出圧力を1.5kg/cm²、温度は50±1℃の条件下で、塩煮イオンを含まない状態でのエッチング速度を、エッチング液が噴射し始めてから完全に鎖が溶解するまでの時間で測定した。比較例(2)として上記と同じ設置および条件で塩素イオン(過酸化水素の分解に対して不活性な塩化ナトリウムを使用した)を15pm添加した場合のエッチング速度を測定した。

比較例(3)~(7)として、比較例(2)の エッチング液に n - プロパノール、ポリエチレン グリコール(平均分子最400)、ベンゾトリア ゾール及びトリルトリアゾールの有効量を単独で、 または n - プロパノールとポリエチレングリコー ルの有効量を併用してそれぞれのエッチング速度 を測定した。

次に、本発明の実施例としては、同じ装置 および条件で塩素イオンを15 pmを含んだ これらの添加剤は、エッチング液中の過酸化水素の安定性にも影響せず、水発明のエッチング 速度が低下することなく使用できる。更に、エッ チング中において、塩素イオンが増加することに より、エッチング速度が低下する場合は、本発明 の化合物類を補充することでエッチング速度を 回復することができる。これらの化合物の相乗 効果の機構については不明波ではあるが、本発明 の相成物は産業上、非常に有効な銅のエッチング 相成物である。

[実能例]

以下に木発明を比較例および実施例により詳しく説明するが、この発明の範囲は本実施例の記載の彫様に限定されるものではない。

比較例および実施例

比較例(1)として、スプレー式エッチング 装置[ツルミ工業株式会社製]に硫酸12容量 パーセント、過酸化水素8容量パーセントおよび 蒸留水80容量パーセントからなるエッチング液 60リットルを仕込み、ガラスエポキシ銅基板

エッチング液にベンゾトリアゾールまたはトリルトリアゾールの有効量を添加して、更に、n-プロパノールおよび/またはポリエチレングリコール(平均分子量400)各々2%を添加してエツチング速度を測定した。結果は表-1に示す。(以下余白)

!

. |

特閒平3-79778 (4)

表-1

		化 合	物	エッチング時間	塩素イオン
		各株	添加量	(抄)	(ppe)
	(1)			2 0	0
it	(2)			2050	1.5
	(3)	PrOH	2*	600	15
蚊	(4)	PEO .	2%	900	15
	(5)	PrOH / PEG	2×/2×	3:0	1 5
BI	(6)	BT	500рра	2 7	1 5
	(7)	ΙT	500ppa	3 0	15
	(1)	PrOH/BT	2×/500ppm	20	15
実	(2)	PrOH/TT	2%/500ppm	20	15
.	(3)	PEC /BT	2×/500ppm	20	15
旌	(4)	PEG/TT	2ж/500ррш	20	15
PI	(5)	ProK/PEG/BT	2x/24/500pps	2 0	15
	(6)	PrOH/PEG/TT	2%/2%/5002pm	1 7	15

Pr08: ュープロパノール

PEG ;ポリエチレングリコール (平均分子量400)

BT :ベンゾトリアゾール TT :トリルトリアゾール

[発明の効果]

以上述べたように本発明の朝のエッチング液 組成物およびエッチング方法によれば、塩素イオ ンの影響によるエッチング速度の低下を完全に 防ぎ、しかもエッチング中に塩素イオンが増加し てエッチング速度が低下しても、本発明の化合物 類を補充することによってエッチング速度を完全 に回復させる効果がある。

特許出願人

三新化学工業株式会社